

ハイパフォーマンス基板&回路設計受講報告

共通機器部門 情報基盤機器管理班 氏名 落 祥弘

1. はじめに（目的等）

研鑽のため、下記 オンライン技術講習会の受講
ハイパフォーマンス基板&回路設計（ZEP エンジニアリング）

2. 期間・場所

期間 : 2024年2月19日
場所 : オンライン

3. 参加者等

オンライン対応のため一人

4. 研修内容

履修のため、専門書を用いた自己研鑽 24時間程度

5. まとめと感想

研究支援での技術向上のために受講した。OJTに近い形式のテキストを用いて、事例が詳しく説明される内容なので、とても参考になった。案件発生時に参照し、さらに理解を深めたい。